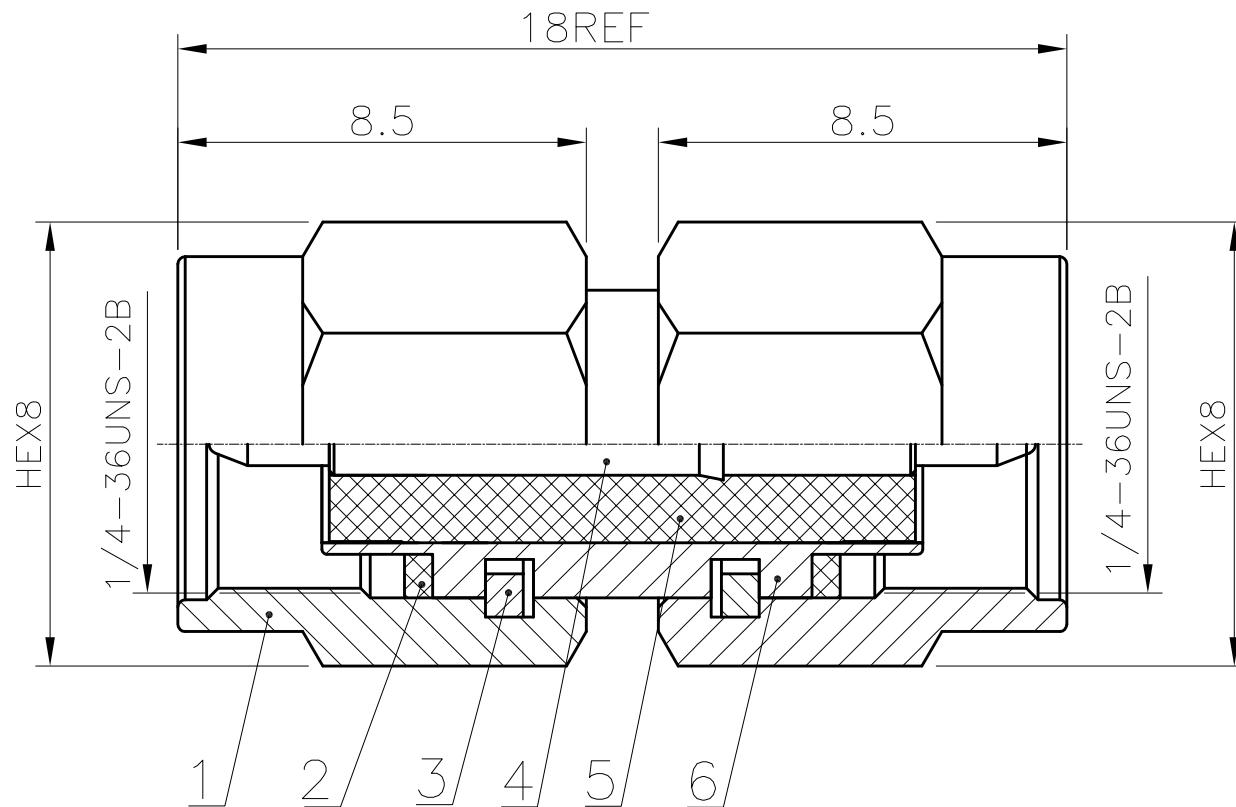


1	2	3	4	5	6	7	8	
修订	变更描述	变更单号	签名	日期	6	外 壳	HPb59-1	金 1
					5	绝 缘 子	PTFE	1
					4	插 针	HPb59-1	金 1
					3	卡 环	QSn6.5-0.1	去油 2
					2	密 封 圈	硅 橡 胶	红 色 2
					1	螺 套	HPb59-1	金 2
					序号	零件名	材质	涂 覆 数量 备注



技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
- 2、特性阻抗: 50Ω
- 3、频率范围: $0 \sim 6GHz$
- 4、绝缘电阻: $\geq 5000M\Omega$
- 5、介质耐压: $1000V$ (AC 有效值)
- 6、内导体分离力: $\geq 0.28 N$
- 7、轴向保持力: $\geq 22 N$
- 8、连接机构耐力距: $\geq 1.7 N \cdot m$
- 9、机械寿命: ≥ 500 次
- 10、温度范围: $-55^{\circ}C \sim 165^{\circ}C$
- 11、接触电阻: 外导体间 $<2m\Omega$, 内导体间 $<3m\Omega$

制图	版次	比例		型号规格	HL2-SMA-JJ
		投 影	1:1		
审核	未标注公差的, 以下列公差表为准				
批准	1. X. X ± 0.2 4. 去除锐边最大 0.1 2. X. XX ± 0.1 5. 表面粗糙度Ra 3.2 3. 角度 $\pm 1^{\circ}$ 6. 倒角C $0.15MAX$				
	* 为重点尺寸 单位 mm				